

## 臻鼎科技集團首次參與 SEMICON Taiwan，

### 高階 IC 載板與 AI 伺服器板亮相

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號：4958)於 9 月 4 日至 6 日首次受邀參與 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展，在「AI 半導體技術概念區」展出一系列 AI 相關應用產品，包含 IC 載板與伺服器板等。同時臻鼎董事暨營運長李定轉於 9 月 4 日做為「3D IC/ CoWoS 驅動 AI 晶片創新論壇」之與談人，凸顯臻鼎在半導體產業鏈中的重要性。



看好未來龐大的 AI 應用需求，臻鼎於此次半導體展中展出一系列 AI 相關之高階 IC 載板與伺服器板產品，並於專家開講專題分別由陳貽和博士主講「AI 時代 IC 載板的挑戰與機會」、嚴美智協理主講「AI 晶片變化帶來 PCB 的機會與挑戰」。臻鼎強調，高層數、高精密度的 PCB 板一向是公司所擅長的領域，未來臻鼎將以「雲、管、端」的概念提供業界最完整與先進的 PCB 產品，打入 AI 相關的全方位應用，持續保持在 PCB 產業中的領導地位。

此外，李定轉營運長在「3D IC/ CoWoS 驅動 AI 晶片創新論壇」中提到，隨著晶片複雜度提升，進入 3D 封裝後，IC 載板不僅難度越來越高，其在半導體先進製程中扮演的角色亦更加重要。而臻鼎不僅能提供一系列高階 IC 載板，更擁有業界最先進且高度自動化的 IC 載板工廠，無論在品質或良率都達世界領先水準，公司有信心能在 2030 年成為 IC 載板全球前五大。

**關於臻鼎科技控股**

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、Mini LED 超薄板、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司，更多詳細資訊請至公司網站: [www.zdtco.com](http://www.zdtco.com)。

**公司發言人:**

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: [duen.t.ling@zdtco.com](mailto:duen.t.ling@zdtco.com)